

Lapping Polishing Machine

卓上型片面ラッピングポリッシング装置

TR06M

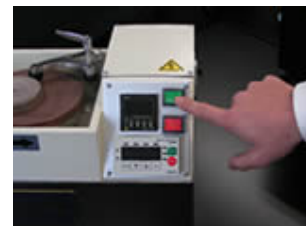
小型片面ラッピングポリッシング装置



【特徴】

- ・ プレートの交換で、ラッピング・ポリッシングに対応出来ます。
- ・ AC100V 電源のみで動作します。
- ・ スラリーによるウエット研磨シートを用いたドライ研磨にも対応出来ます。
- ・ プレート回転速度の変更が可能です。
- ・ タイマーにより自動運転が可能です。
- ・ 小口径ウェーハやチップの簡易的な CMP に最適です。

CMP : Chemical Mechanical Polishing 化学的機械研磨



【仕様】

ラッププレートの大きさ	外径 Φ 150mm
ラッププレートの回転数	0 ~ 80rpm
ワーク最大軸数	2 軸
最大加工サイズ 丸	約 ϕ 50mm
装置寸法	幅 340mm×奥行 220mm×高さ 310mm.
装置重量	20kg
電源	AC100V

テクノライズ株式会社

〒224-0041 横浜市中区築地仲町台 1-2-20 フロンティアビル5階
TEL.045-949-5008 FAX.045-949-6008

Techno Rise Corp.

5F Frontier Bldg. 1-2-20 Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 224-0041, JAPAN
TEL.: +81-45-949-5008 FAX: +81-45-949-6008

<http://www.technorise.ne.jp>